PAT-NO:

JP409326497A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 09326497 A

SOLAR BATTERY MODULE AND ITS MANUFACTURING METHOD

PUBN-DATE:

December 16, 1997

INVENTOR-INFORMATION: NAME ISHIKAWA, ATSUO TAKENAKA, ATSUSHI KONDO, MASATAKA YAMAGISHI, HIDEO

ASSIGNEE-INFORMATION:

KANEGAFUCHI CHEM IND CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP08163898

APPL-DATE:

June 3, 1996

INT-CL (IPC): H01L031/04

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make feasible the increase in yield and the reduction in manufacturing cost, by cutting down the numerous and complicated works in the electrode leading-out steps within a solar battery and its manufacturing method.

SOLUTION: Lead wires 11, 12 led out positive and negative electrodes 7, 8positioned no both ends of a module 1 are covered with a film 13 having the thermal resistance capable of enduring the heating temperature in the sealing step of the module 1. Through these procedures, in the sealing step covering the solar battery with a covering film 15, there is no possibility that the metallic foil provided in the covering film 15 causes short-circuiting with the lead wires 11, 12.

COPYRIGHT: (C) 1997, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-326497

(43)公開日 平成9年(1997)12月16日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 31/04

H01L 31/04

M

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 6 頁)

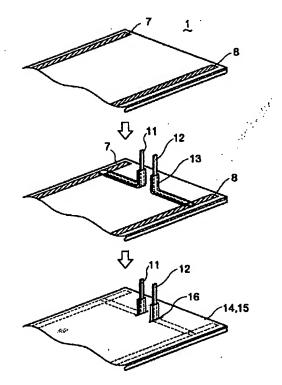
(21)出願番号	特願平8-163898	(71) 出願人 000000941
		鐘源化学工業株式会社
(22)出顧日	平成8年(1996)6月3日	大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号
	•	(72)発明者 石川 教夫
		滋賀県大津市今堅田2丁目9-7-402号
		(72) 発明者 竹中 淳
		滋賀県大津市比叡辻1-25-1 比叡寮
	•	101
		(72)発明者 近藤 正隆
		神戸市北区北五葉 2丁目8-15
		(72) 発明者 山岸 英雄
	•	京都府綴喜郡田辺町田辺狐川 153-1
		(74)代理人 弁理士 板谷 康夫
		A STATE NOT MAN

(54) 【発明の名称】 太陽電池モジュール及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 太陽電池モジュール及びその製造方法において、電極導出のため工程での煩雑で数多くの作業を低減し、歩留まりの向上、製造コストの低減を図る。

【解決手段】 モジュール1の両端に位置する正負の電極7、8から導出するリード線11、12として、モジュールの封止工程における加熱温度に耐えうる耐熱性を有するフィルム13により被覆されたものを用いる。これにより、カバーフィルム15で太陽電池を覆う封止工程において、カバーフィルム15中に設けられている金属箔がリード線11、12と短絡する恐れがなくなる。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁基板上に、透明導電膜層、非晶質半 導体層、裏面金属層が順次形成され、複数個のユニット セルが列状に並んで集積化された太陽電池モジュールに おいて、

モジュールの両端に位置する正負の電極からリード線が 導出され、

このリード線として、モジュールの封止工程における加熱温度に耐えうる耐熱性を有するフィルムにより被覆されたものを用いたことを特徴とする太陽電池モジュール。

【請求項2】 絶縁基板上に、透明導電膜層、非晶質半 導体層、裏面金属層が順次形成され、複数個のユニット セルが列状に並んで集積化された太陽電池モジュールの 製造方法において、

モジュールの両端に位置する正負の電極に、モジュールの封止工程において加わる温度に耐えうる耐熱性を有するフィルムにより被覆されたリード線の一端を接続し、スリットの設けられた接着層とカバーフィルムを被せると共に該リード線の他端を前記スリットに通し、その後、前記接着層を溶融固化させることを特徴とする太陽電池モジュールの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、非晶質太陽電池モジュール及びその製造方法に係り、特に、非晶質太陽電池の電極取り出し構成及びその組み付け方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、非晶質太陽電池モジュールの作製 30 手順は以下のような方法で行われていた。先ず、絶縁ガラス基板上に透明導電膜、非晶質半導体層、裏面金属電極を順次形成し、その都度、レーザー等によりパターニングを行い、列状に並んだ複数個のユニットセルに集積化を行っていた。その後、モジュール両端の正負の電極部分に銅箔などのリード線を接触させることにより電極とし、さらに、これら電極を太陽電池の端子箱(以下、端子ボックスと言う)にリード線を用いて電気的に結線しなければならない。

【0003】この際、リード線を太陽電池の端子ボック 40 スまで導くには、端子ボックスが一般的にモジュールの中心線上に配置されているため、太陽電池上にリード線をはわせることになるが、これによりユニットセル(素子)間で短絡が起きると、電池特性の大幅な低下につながるため、以下の工程を必要としていた。図7にその工程を示す。先ず、太陽電池モジュール101(ガラス基板102上に形成されている半導体層等は図示を省略)上に、モジュール両端の正負の電極に接続され電極となるリード線107,108が設けられ、この両リード線の間に端子ボックスの電極取り出し部が配置される位置 50

に対応して絶縁フィルム110を敷き、一端をリード線 107,108に各々接続した2本のリード線111, 112を絶縁フィルム110の上にはわせて電極とす る。続いて、その上に被せられるカバーフィルム115 をガラス基板102に密着させるための接着性樹脂フィ ルム114と、該カバーフィルム115とをそれぞれこ の順序で太陽電池モジュール101上に重ねていく。こ のカバーフィルム115には、端子ボックスへの電極取 り出しのための開口部が設けられており、リード線11 1,112をこの開口部を通してガラス基板102と反 対側つまり太陽電池の裏面側のカバーフィルム115上 に導出した状態で、真空加熱融着装置(以下、真空ラミ ネーターと記す) にセットし、封止工程を行っていた。 【0004】ところで、上記カバーフィルム115は一 般に水蒸気の透湿を抑えるために、三層構造となってお り、内部に金属薄膜がサンドイッチされた構造となって いる。このため、リード線111,112をカバーフィ ルム115の太陽電池の裏面側に導出するには、リード 線111,112をカバーフィルム115の開口部の端 面に触れないようにする工夫が必要であった。そこで、 この開口部の回りを絶縁物116で覆い、リード線11 1,112と開口部端面とが触れないようにする工程を 施していた。

2

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のような従来の太陽電池モジュールの構成乃至作製方法においては、ユニットセルの完成から真空ラミネートを行うまでの工程は、数多くの煩雑な作業が必要とされ、工程での不具合は太陽電池の特性低下、あるいは発電した電流が太陽電池の外郭の金属フレームにも導通する事態も起こり得るため、極めて慎重な作業が要求されていた。本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、煩雑で数多くの作業を簡略化し、歩留まりの向上、製造コストの低減を図った太陽電池モジュール及びその製造方法を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために本発明は、絶縁基板上に、透明導電膜層、非晶質半導体層、裏面金属層が順次形成され、複数個のユニットセルが列状に並んで集積化された太陽電池モジュールにおいて、モジュールの両端に位置する正負の電極からリード線が導出され、このリード線として、モジュールの封止工程における加熱温度に耐えうる耐熱性を有するフィルムにより被覆されたものを用いたことを特徴とする。また、本発明は、絶縁基板上に、透明導電膜層、非晶質半導体層、裏面金属層が順次形成され、複数個のユニットセルが列状に並んで集積化された太陽電池モジュールの製造方法において、モジュールの両端に位置する正負の電極に、モジュールの封止工程において加わる温度に耐えうる耐熱性を有するフィルムにより被覆されたリー

30

ド線の一端を接続し、スリットの入った接着層とカバーフィルムを被せると共に該リード線の他端を前記スリットに通し、その後、前記接着層を溶融固化させることを特徴とするものである。

【0007】上記構成乃至方法においては、モジュールの両端に位置する正負の電極から導出するリード線として、モジュールの封止工程における加熱温度に耐えうる耐熱性を有するフィルムにより被覆されたものを用いているので、太陽電池との接触を防ぐための絶縁フィルムの下敷が不要となり、さらには、カバーフィルムで太陽電池を覆う封止工程において、カバーフィルム中に設けられている金属箔がリード線と短絡する恐れがなくなる。そのため、従来のようにカバーフィルムに開口部を設けその回りを絶縁物で覆う煩雑な作業は必要でなくなり、僅かにカバーフィルムにリード線導出用のスリットを設けるだけでよい。

[0008]

【発明の実施の形態】以下、本発明を具体化した実施の一形態を図面を参照して説明する。図1は太陽電池モジュールの断面図、図2は同モジュールの端部に設けられる電極としてのリード線部分の断面図、図3は同モジュールの平面図、図4は同モジュールの部分破断斜視図である。これらの図において、非晶質太陽電池モジュール1は、ガラス基板2上に透明導電膜層3、非晶質半導体層4、裏面金属層5が順次形成され、複数個のユニットセル6が列状に並んで集積化されている。太陽光はガラス基板2側(図1では下側)から入射される。モジュール1のユニットセル6並びの両端に位置する正負の電極からリード線7、8が導出され、このリード線7、8はガラス基板2に予備ハンダ9により固定される。

【0009】太陽電池モジュール1は、例えば、基板サ イズ800mm×400mm、厚み4tのガラス基板2 上に熱CVD法により透明導電膜層3を形成し、波長 0.53μmのYAGレーザーの第二高調波を用いて、 膜面側からスクライブし、短冊状に電気的に分離した。 その後、純水で超音波洗浄を行い、透明導電膜層3が被 着された面側に基板温度200℃、反応圧力0.5から 1.0Torrにてモノシラン、メタン、シボランから 成る混合ガス、モノシラン、水素から成る混合ガス、モ ノシラン、水素、ホスフィンから成る混合ガスをこの順 序にて容量結合型グロー放電分解装置内で分解すること により、P型、I型、N型の非晶質半導体層4(アモル ファスシリコン等)を形成する。その後、上述のレーザ ーによるスクライブ線より僅かにずれた位置を、透明導 電膜層3にダメージがないように波長0.53µmのY AGレーザーの第二高調波をガラス面側から入射させて 分離する。引き続いて、裏面金属層5としてアルミニウ ムをスパッタリング法により、厚み300nm形成し て、これを波長O.53μmのYAGレーザーの第二高 調波を用いて、透明導電膜層3のスクライブ線とは反対 50 4

方向で、非晶質半導体層4のスクライブ線より僅かにずれた位置にスクライブ線を入れ、電気的に分離し集積型 非晶質シリコン太陽電池を作製した。

【0010】この太陽電池の両端に設けられる正負の取り出し電極であるリード線7,8としては、半田メッキされた銅箔を用いており、ガラス基板2との接着は超音波半田付け法により、予備半田付けされた半田9によってガラス基板2との接着を行っている。

【0011】本発明は、太陽電池のリード線の引き回し方法、特に、太陽電池両端の電極と中間付近に配置される不図示の端子ボックスまでを接続する方法に特徴がある。以下、モジュール1の両端のリード線7,8からモジュール1の中間付近に配置される端子ボックスまで電極を導出する構成及びその組み付け工程について図5、図6を参照して説明する。図5は電極を導出するために使用されるリード線11(12)を示し、図6はその組み付けの一連の工程を示す。リード線11(12)は、端子ボックスまで導出するために必要な距離以上の長さを持ち、しかも該リード線の中央部分は、後工程においてカバーフィルムを真空ラミネートする時の加熱温度、加熱時間に耐え得る耐熱特性を有する絶縁フィルム13で挟み込んだ構造を有する。

【0012】リード線7,8及びリード線11,12を ガラス基板 2上に組み付ける工程を説明すると、まず、 ガラス基板 2上に作製された非晶質太陽電池モジュール 1の両端にリード線7,8を取り付け、次に、上記の耐 熱性の高いフィルム13で覆われたリード線11,12 の各一端をリード線7,8に半田付けを行う。続いて、 接着性樹脂シート(接着層)14とカバーフィルム15 で太陽電池を覆う。この時に、リード線11,12がフ ィルム13で覆われているため、このリード線11,1 2とカバーフィルム15内部に含まれている金属箔とが 短絡する恐れがない。従って、図7に示した従来のよう にカバーフィルム115に開口部を設け、その回りを絶 縁物116で覆う必要はなくなり、接着性樹脂シート1 4及びカバーフィルム15には僅かにリード線11,1 2を取り出すためのスリット16を設けておくだけで十 分である。この様にして、カバーフィルム 15の太陽電 池の裏面側にリード線11、12を導出し、その後、真 空ラミネートにより太陽電池の裏面を封止する。

【0013】上記のリード線11,12は、太陽電池の封止の観点からできるだけ厚みの薄い、接着層と同じ程度かあるいはそれ以下の厚みを持つ被覆リード線が望ましい。また、このリード線自身の断面形状はフラットな平角銅線の形状でもよいし、撚線の形状をした銅線でもよい。但し、これらのリード線は、太陽電池の電流が流れるため、この電流以上の許容電流値を有することが必要である。さらに、上記リード線11,12を覆うフィルム13は真空ラミネート工程を経ても、溶出あるいは変形等が起こらない材質が必要であり、ここで特に要求

される特性はフィルム13の耐熱性である。一般的に真空ラミネート法による接着層の硬化温度は150℃前後であるため、この温度に耐え得る樹脂でなければならない。例えば耐熱ポリエステルフィルム、ポリフェニレンサルファイドフィルム、ポリイミドフィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、ポリカーボネート、ポリフェニレンオキシド、ポリスルフォン、ポリエーテルスルフォン等が高分子材料として挙げられる。その他にはクレープ紙等が挙げられる。ただし、フィルム13は耐熱温度が封止プロセス温度以上であれば、上記樹脂に限られるもので10はない。これらのフィルム13を用いてリード線11、12を挟み込むか、または撚線の場合は上記樹脂で銅線を被覆すればよい。

【0014】また、フィルム13の絶縁破壊電圧は、太陽電池発電システムから要求される値として1.5KV以上であることが望ましい。さらに好ましくは、3KV以上の破壊電圧であればよい。これらリード線11,12を作製するに当たり、特に平角導線を用いた場合は粘着剤が必要となるが、粘着剤に要求される特性は耐熱性が高いことと、電触係数が0.75以上、さらに好まし20くは0.90以上であることである。

[0015]

【発明の実施の形態】さらに、リード線11,12の実施例を図5、図6を参照して詳細に説明する。リード線11,12は、長さ140mm、幅5mmの半田メッキを施した平角銅線に対してその両端をそれぞれ3mmと20mmを残して、ポリフェニレンサルファイドを基材とするフィルム13でこの銅線を挟み込んだ。このフィルム13の幅は9mm、長さは117mmである。また、このフィルム13の絶縁破壊電圧は5KVであり、粘着剤はアクリル系の粘着剤であり、電触係数は1.0である。また、基材、粘着剤ともにこの後の真空ラミネートの工程を通過しても何ら変化はなかった。

【0016】リード線11,12の各一方の被覆されていない長さ3mmの銅線部分を、太陽電池のガラス基板2の両端に位置する正負両方の電極であるリード線7,8に半田付けを行う。この後、端子ボックスの電極取り出し部分にスリット16の入った接着性樹脂シート14とカバーフィルム15を被せ、このスリット16部分にリード線11,12を通し、カバーフィルム上に折り返40す。この様にしてできたサンプルを真空ラミネート装置にセットし、接着層を溶融固化させる。ここでは真空ラミネートの温度は145℃である。約30分後、真空ラミネート表置より取り出す。このような構成により、ガラス基板2の両端の正負の電極7,8から端子ボックスまでのリード線11,12は半田付けという工程だけになり、従来方法での工程に比べて大幅に作業時間を短縮することができる。しかも、従来の工程で必要とされた

カバーフィルム115に開口部を設け、その回りを絶縁物116で保護する工程も省略することができる。その後、このサンプルにはアルミフレームを取り付け、さらに端子ボックスを取り付ける。この際、端子ボックス内の電極と該リード線11、12の被覆されていない20mmの部分を半田付けすることで太陽電池モジュールが

6

完成する。 【0017】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、太陽電池 モジュールの両端に位置する正負の電極から端子を導出 するに、モジュール表面の封止工程における加熱温度に 耐えうる耐熱性を有するフィルムにより被覆されたリード線を用いているので、カバーフィルムで太陽電池を覆うラミネート封止工程において、カバーフィルム中に設けられている金属箔がリード線と短絡する恐れがなくなる。そのため、従来のようにカバーフィルムに開口部を設けその回りを絶縁物で覆うといった多くの煩雑な作業が必要でなくなる。従って、作業工程が簡素化されると 共に、太陽電池の特性低下、あるいは発電した電流が太 陽電池の外郭の金属フレームに導通するといった事態が 起きることがなくなり、歩留まりの向上、製造コストの 低減が図れる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の一形態による太陽電池モジュールの断面図である。

【図2】 同モジュールの端部に設けられる電極としての リード線部分の断面図である。

【図3】同モジュールの平面図である。

【図4】同モジュールの部分破断斜視図である。

【図5】電極を導出するために使用されるリード線の斜 視図である。

【図6】リード線の組み付け工程を示す斜視図である。 【図7】従来のリード線の組み付け工程を示す斜視図である。

【符号の説明】

- 1 非晶質太陽電池モジュール
- 2 ガラス基板
- 3 透明導電膜層
- 4 非晶質半導体層
- 10 5 裏面金属層
 - 6 ユニットセル
 - 7,8 リード線(電極)
 - 11.12 リード線
 - 13 絶縁フィルム
 - 14 接着性樹脂シート (接着層)
 - 15 カバーフィルム
 - 16 スリット

